

## マイクロスライサー



マイクロスライサー  
(株)ナガセインテグレックス  
SPG-150-AL3

平成15年度導入

### 【主な用途・仕様】

金属材料、セラミックス、フェライト、ガラス、水晶などの各種材料の高精度・高能率に溝入れ・切断加工するためのスライサーである。機上にはドレッサーが搭載されており、多様な溝形状加工に対応可能である。

- ・最小分解能 Y,Z 軸 10nm、X 軸 100nm、ロータリーテーブル 0.0001°
- ・加工範囲 150×150mm

【担当部署】 精密機械金属技術部：機械グループ

【設備使用の項目・使用料】 高精度溝加工機

【受託試験の項目・手数料】 使用しません

【お知らせ】 本装置は、山形県高度技術研究開発センターの設備です